CHUCK TABLE

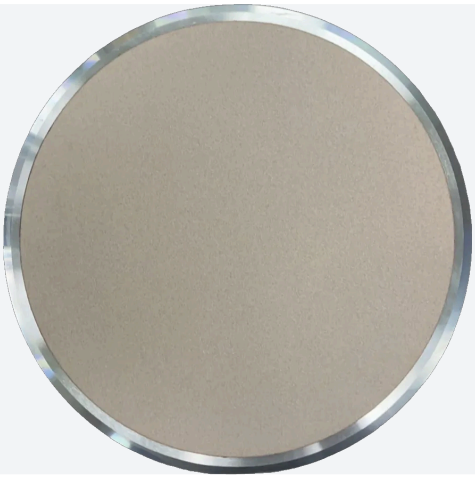
晶圓用 Chuck table

晶圓吸盤・Wafer Chuck

Wafer Chuck Table

晶圓用 Chuck table 是清洗、切割、研磨晶圓時用真空吸住晶圓的多孔陶瓷晶圓吸盤（wafer chuck）。尺寸有 6、8、12 吋，可再研磨，也提供翻修與換陶。

陶瓷切割工作盤 / 研磨工作盤，用於晶圓清洗、切割與研磨，尺寸有 6 吋、8 吋、12 吋。可再研磨、反覆使用，並提供翻修、換陶與新品製作。



FEATURES

產品特點

重複性 Reusable

經再研磨後可反覆使用。

耐磨耗 Wear-resistant

具陶瓷堅硬的特性，本身耐損耗。

防靜電、不發塵 Static dissipative

表面阻抗 10^6 ~ 10^9 Ω，屬靜電消散；陶瓷完全燒結，不發塵。

輕量 Lightweight

內部結構為均勻氣孔，重量減輕。

價格親民

價格接近市場行情。

SPECIFICATION

產品規格

孔徑 Pore size	50 ~ 100 μm
孔隙率 Porosity	40 ~ 60%
平面度 Flatness	6 吋 / 8 吋 < 3 μm；12 吋 < 5 μm
尺寸 Dimension	6 吋 / 8 吋 / 12 吋
底座材質 Base material	以金屬及氧化鋁材質為主，客製化 / 洽詢
顏色 Color	黑 / 土黃 / 灰
表面阻抗 Surface resistance	10^6 ~ 10^9 Ω（靜電消散）

實際規格以報價圖面為準。

APPLICATIONS

應用

清洗盤 切割盤 研磨盤

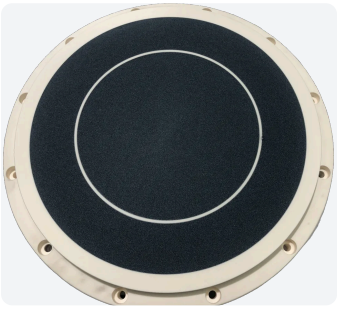
應用領域：半導體、LED 封測、印刷。

服務項目

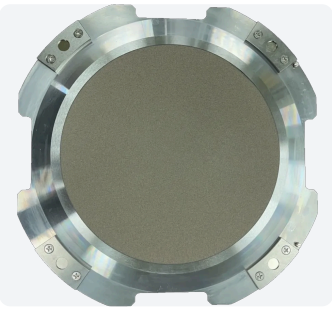
翻修 換陶 新品製作

PHOTOS

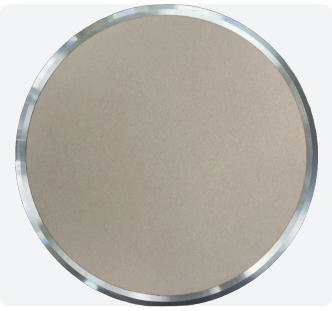
實品照片



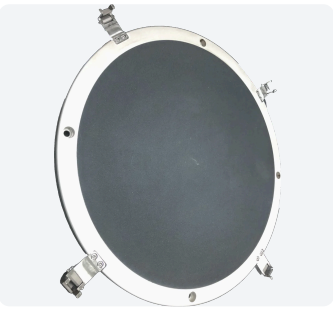
研磨盤



金屬框 Chuck table (附定位塊)



多孔陶瓷面



金屬框 Chuck table (附固定扣)